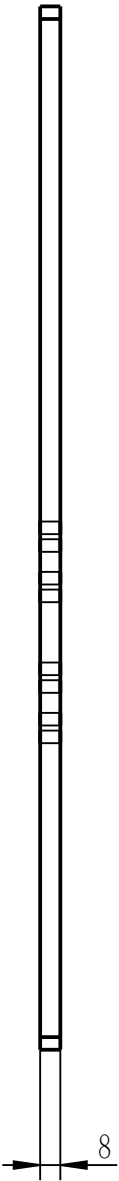
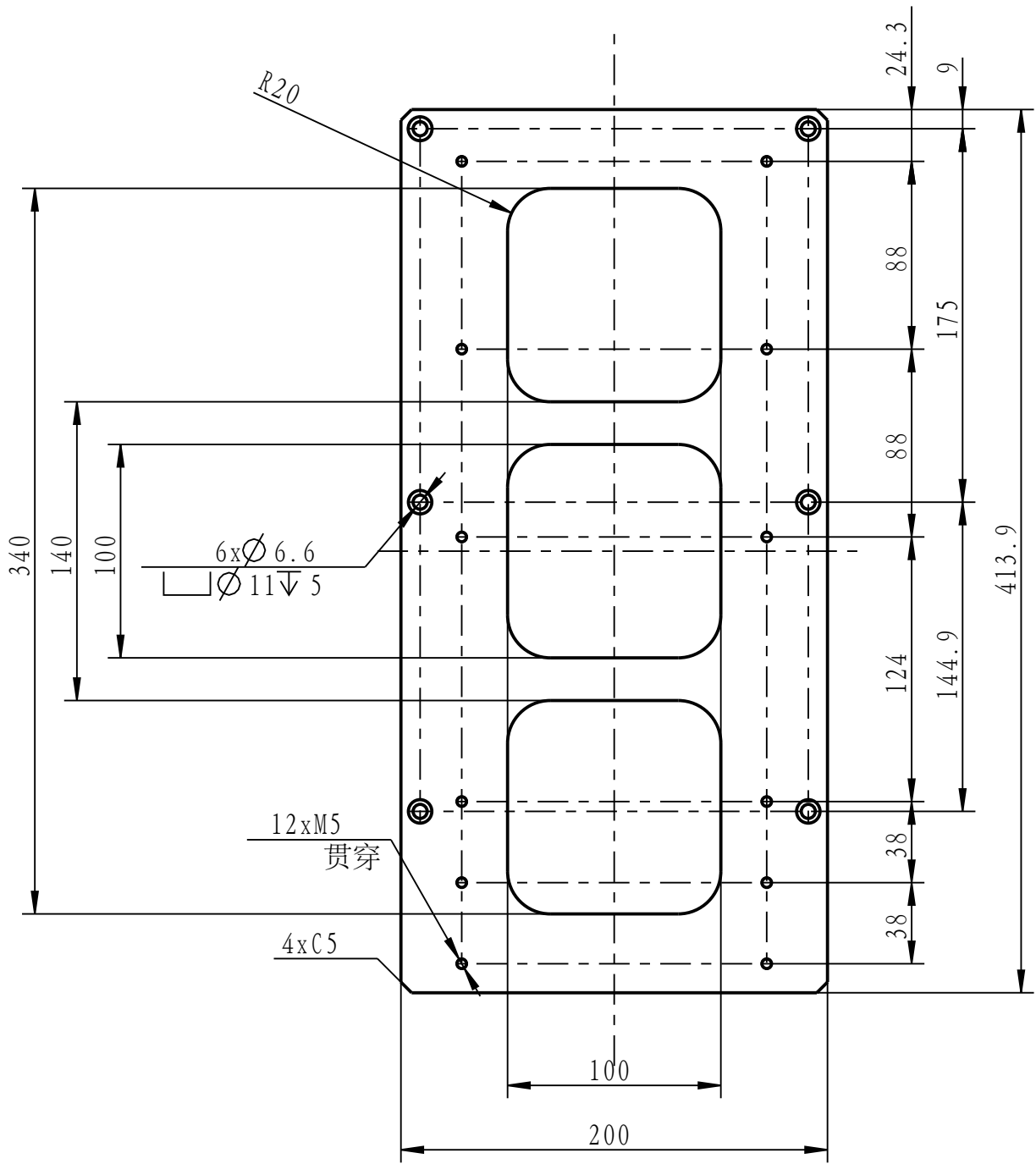


密级:	表面处理	激光膜
	热处理	

其余

Rz3.2

(√)



- 技术要求
- 未注尺寸按GB/T1804-m，未注形位公差按GB/1184-K；
 - 锐边倒角，去毛刺。

					6061		哈尔滨工业大学	
标记	处数	更改文件号	签字	日期				
设计			会签		重量	3.33	100*100*10假负载转接板（斜孔-2）	
校对					件数			
			标准化		比例	1:3	F2_040401_560000_03	
审核			审批		阶段标记	E		
工艺			批准		共 1 张	第 1 张		